

یک ترانزیستور nMOS را در نظر بگیرید که در آن $t_{ox} = 100 \text{ \AA}$ و $N_A = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ می باشد. اگر میزان ناخالصی در گیت ساخته شده با پلی سیلیکان از نوع N، برابر با $N_D = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ، بار ثابت در اکسید $Q_f = -q \times (10^{11}) \text{ C/cm}^2$ و تعداد یون جهت تنظیم ولتاژ آستانه $D_I = 2 \times 10^{12} \text{ Cm}^2$ باشد، مطلوب است ولتاژ آستانه‌ی ترانزیستور؟

حل: خازن اکسید برابر خواهد شد با:

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{309 \times \epsilon_0}{t_{ox}} = \frac{3.9 \times 8.8 \times 10^{-14}}{100 \times 10^{-8}} \cong 3.45 \text{ fF}/\mu\text{m}$$

ولتاژ مسطح سازی باند انرژی نیز به صورت زیر است:

$$V_{FB} = -\frac{KT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) - \frac{Q_f}{C_{ox}} =$$

$$-26 \text{ mV} \times \ln \left(\frac{10^{15} \times 10^{19}}{(10^{10})^2} \right) - \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{11}}{C_{ox}} = -0.865 \text{ V}$$

برای پتانسیل فرمی نیمه هادی نوع P داریم:

$$\phi_f = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i}$$

در نتیجه:

$$2\phi_f = 26 \text{ mV} \times \ln \left(\frac{10^{15}}{10^{10}} \right) \cong 0.58 \text{ V}$$

با توجه به اینکه در حالت وارونی $\phi_s = 2\phi_f$ است،

$$\frac{Q_{BQ}}{C_{ox}} = \frac{\sqrt{2 \cdot q \times \epsilon_{si} \times N_A \times |2\phi_f|}}{C_{ox}} = \frac{\sqrt{2 \times (1.6 \times 10^{-19}) \times (11.8) (8.85 \times 10^{-14}) (10^{15}) (0.58)}}{C_{ox}} = 0.040 \text{ V}$$

جمله‌ی $\frac{qD_I}{C_{ox}}$ در معادله‌ی ولتاژ آستانه خواهد شد:

$$\frac{qD_I}{C_{ox}} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(2 \times 10^{12})}{C_{ox}} = 0.928 \text{ V}$$

در نتیجه داریم:

$$V_{T,n} = -0.865 + 0.58 + 0.040 + 0.928 = 0.682 \text{ V}$$